

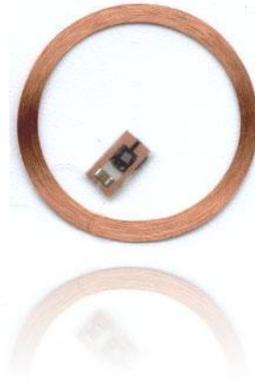
产品信息：

名称：高频电子标签芯料(裸签)

型号：SL-HF11

品牌：NBDE

产地：深圳



产品说明：

- 主要用于标签的二次封装。
- 做成各种形状，直接放在外壳或封装材料里。
- 符合国际最新标准，应用于更多的行业和领域。
- 支持国际协议，适用于更多的国家。
- 为高频（HF）类。

技术参数：

- 工作频率：13.56M Hz (HF)
- 符合标准：ISO14443、ISO15693
- 13.56M Hz 封装的芯片：NXP Mifare1 S50, Mifare1 S70, Desfire Mf3icd40, Mifare Ultralight, Icode1, Icode Sli, Legic mim256, JWL872, TI256, Ti2048inside picopass 2KS.
- 工作模式：可读可写。
- 工作方式：被动反射，具有很高的读写灵敏度。

- 读写距离：3-5cm（HF ISO14443）； 3-100cm（HF ISO15693）。

距离与标签和读写器的天线尺寸有关。

- 封装材料：封装在 ABS、PVC、不干胶纸等材料里。
- 天线材料：铜线绕线天线。
- 存储温度：-30℃ - +100℃
- 工作温度：-30℃ - +80℃
- 工作湿度：0-95%
- 产品尺寸：圆形，方型或其它形状，尺寸可按客户要求定做。

产品应用：

用于 ABS 或 PC 外壳标签及其它外壳材料标签的成品封装。